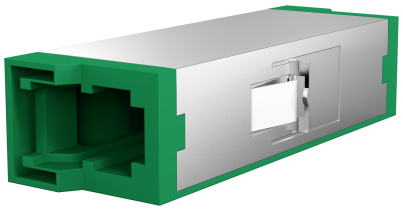
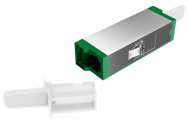
DATENBLATT

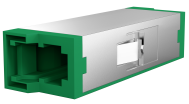
R&M Kupplung E2000™/APC Simplex OS2 grün Grade C flanschlos











Beschreibung	
E2000® APC Kupplung (RdM) mit Keramik Ferrule. Flanschlose Kupplungen ermöglichen höhere Packungsdichten und können in Verbindung mit dem Keystonerahmen als Keystone-Modul verwendet werden.	
Technische Eigenschaften	
Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	einrasten
Betriebstemperatur	- 25 - 70 °C
Breite	9,35 mm
Farbe Staubschutz	semi-transparent
Gehäuse Ausführung	Flanschlos
Höhe	13 mm
Interner Shutter	Ja
Konform zu Standard	IEC61754-15
Lagertemperatur	- 25 - 70 °C
Länge	42 mm
Material der Hülse	Keramik

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

DATENBLATT

R&M Kupplung E2000™/APC Simplex OS2 grün Grade C flanschlos

Material des Gehäuses	Kunststoff
Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	E2000®
Steckverbindertyp Anschluss 2	E2000™
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53526.1	R&M Kupplung E2000™/APC Simplex OS2 grün Grade C flanschlos	E2000/APC	< 0,2 dB	grün	Singlemode	OS2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION